LED標準仕様書

品 名: 白色LED

型 名: **NSPW500CS**

日亜化学工業株式会社

1.規格

(1) 絶対最大定格

 $(Ta=25^{\circ}C)$

項目	記号	最大定格	単位
順電流	ΙF	30	m A
パルス順電流	I FP	100	m A
逆電圧	$ m V_R$	5	V
許容損失	PD	120	mW
動作温度	Topr	-30 ∼ + 85	$^{\circ}$
保存温度	Tstg	-40 ∼ + 100	$^{\circ}$
半田付け温度	Tsld	265℃ 10sec 以内	

IFP 条件: パルス幅 \leq 10ms, デューティー比 \leq 1/10

(2) 初期電気/光学特性

(Ta=25℃)

· ***** = * * * = * * * * * * * * * * *						
項目		記号	条件	標準	最大	単位
順電圧		VF	I F=20[mA]	(3.6)	4.0	V
逆電流		ΙR	$V_R = 5[V]$		50	μΑ
光度		ΙV	I F=20[mA]	(18000)	_	m c d
色度座標 ※	X	_	I F=20[mA]	0. 31	_	_
	У	_	I F=20[mA]	0. 32	_	_

[※] 色度座標は、CIE 1931 色度図に基づくものとします。

(3) ランク分け

(Ta=25℃)

項	目	記号	条件	最小	最大	単位
	ランク V	ΙV	I F=20[mA]	22000	31000	m c d
光度	ランク U	Ιv	I F=20[mA]	15500	22000	m c d
	ランク T	Ιv	I F=20[mA]	11000	15500	m c d

[※] ランク分けにつきましては±10%の公差があります。

色度範囲

(IF=20mA, Ta=25℃)

		ランク	a 0	
X	0. 280	0. 264	0. 283	0. 296
У	0. 248	0. 267	0.305	0. 276

		ランク	b 2	-
X	0. 296	0. 287	0.330	0.330
у	0. 276	0. 295	0.339	0.318

	ランク b1			
X	0. 287	0. 283	0.330	0.330
у	0. 295	0.305	0.360	0.339

	ランク c 0				
X	0.330	0.330	0.361	0.356	
у	0.318	0.360	0.385	0.351	

- ※ ランク分けにつきましては±0.01の公差があります。
- ※ 1 注文単位に対して上記の中から色調:2 ランク、光度:3 ランクを納入します。 但し、ランクについては連続するものとしますが、その納入比率は問わないものとします。

2. 標準電気特性/光学特性

別紙参照下さい。

3. 外形寸法/材質

別紙参照下さい。

材質 ; 樹脂 : エポキシ樹脂(一部蛍光体入り)

リードフレーム : 銅合金+銀メッキ

4. 梱包/表示

別紙参照下さい。帯電防止袋には以下の表示をします。

型名、ロット番号、ランク分類、数量

本製品は帯電防止袋に入れたのち、輸送の衝撃から保護するためダンボールで梱包します。

取り扱いに際して、落下させたり、強い衝撃を与えたりしますと、製品を損傷させる原因になりますので 注意して下さい。

ダンボールには防水加工がされておりませんので、梱包箱が水に濡れないよう注意して下さい。 輸送、運搬に際して弊社よりの梱包状態あるいは同等の梱包を行って下さい。

5. ロット番号

ロット番号は以下の6文字の英数字で表記します。

 \bigcirc \square \times \times \times \times \wedge \triangle

○ - 製造年(例.4→2004, 5→2005,・・・等)

□ - 製造月(例. 1→1 月, · · · , 9→9 月, A→10 月, B→11 月, C→12 月)

×××× - 当社管理番号

△ - 色調ランク

■ - 光度ランク

6.信頼性

(1) 試験項目と試験結果

試験項目	試験方法	試験条件	記事	故障数
はんだ耐熱性	JEITA ED-4701	Ts1d=260±5℃, 10秒	1 回	0/100
	300 302	樹脂根元から3mm		
はんだ付け性	JEITA ED-4701	Ts1d=235±5℃, 5秒	1 回	0/100
	300 303	(フラックス使用)	95%以上	
熱衝撃	JEITA ED-4701	0°C~100°C	100 サイクル	0/100
	300 307	15秒 15秒		
温度サイクル	JEITA ED-4701	$-40^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$	100 サイクル	0/100
	100 105	30分 5分 30分 5分		
温湿度サイクル	JEITA ED-4701	$25^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C} \sim -10^{\circ}\text{C}$	10 サイクル	0/100
	200 203	90%RH, 24 時間/1 サイクル		
端子強度	JEITA ED-4701	荷重 5N (0.5kgf)	脱落、折損	0/100
曲げ	400 401	0°~90°~ 0°折曲げ 2 回	なきこと	
端子強度	JEITA ED-4701	荷重 10N (1kgf)	脱落、折損	0/100
引張り	400 401	10±1秒	なきこと	
高温保存	JEITA ED-4701	Ta=100°C	1000 時間	0/100
	200 201			
高温高湿保存	JEITA ED-4701	Ta=60°C, RH=90%	1000 時間	0/100
	100 103			
低温保存	JEITA ED-4701	Ta=−40°C	1000 時間	0/100
	200 202			
連続動作		Ta=25°C, IF=30mA	1000 時間	0/100
高温高湿連続動作		60°C, RH=90%, I _F =20mA	500 時間	0/100
低温連続動作		$Ta = -30^{\circ}C$, $IF = 20mA$	1000 時間	0/100

(2) 故障判定基準

特性項目	記号	試 験 条 件	判 定	規 格
			最 小	最 大
順電圧	VF	IF=20mA	_	U. S. L. *) ×1.1
逆電流	ΙR	V _R = 5V	_	U. S. L. *) $\times 2.0$
光度	ΙV	IF=20mA	L. S. L. **) × 0. 7	_

*)U.S.L. : 規格最大値, **)L.S.L. : 規格最小値

7. 注意事項

本製品は青色LEDと特殊蛍光体との組み合わせにて実現した素子です。 このため動作電流値により多少色調の変化がありますので、ご使用の際には充分ご確認下さい。

(1) リードフォーミング

- ・ リードフォーミングの折り曲げ位置は、樹脂付け根から少なくとも 3 mm 以上離して下さい。 リードフレームの根元が支点となるようなフォーミング方法は避けて下さい。
- リードフォーミングは半田付け前に行って下さい。
- ・ 曲げ歪みをリード付け根にかけないで下さい。 歪みにより LEDの特性が損なわれることがあります。
- ・ 基板に取付ける場合、取り付け穴はリードフレームのピッチと正確に一致させて下さい。 リードフレーム にストレスが残るような間隔での取り付けは樹脂部分の変形を招き、信頼性を低下させる原因となります。

(2) 保管

- ・ 納入状態での保管は30℃以下、70%RH以下の環境条件とし3ヶ月を限度として下さい。 それ以上の期間となる時は、乾燥剤(シリカゲル)入りの窒素置換した密閉容器等を使用し、1年を 限度として下さい。
- ・ リード部分は、銀メッキが施されております。 腐食性ガス等を含む雰囲気にさらされますとメッキ表面 が変質し、半田付けの際に問題が生じる事があります。 保管雰囲気の管理に充分注意し、速やかに ご使用下さい。
- ・ 急激な温度変化のある場所では、結露が起こりますので温度変化の少ない場所に保管して下さい。

(3) 静電気に対する取り扱い

- ・ 本LEDは静電気やサージ電圧に敏感で、素子の損傷や信頼性低下を起こすことがあります。 取り扱いに際しては、リストバンド、静電気防止手袋等の静電気対策を十分行って下さい。
- ・ 使用機器、治具、装置類や作業区域内は適切に接地をして下さい。 また、実装される機器等についても サージ対策の実施を推奨します。
- ・ LEDを機器に実装後、特性検査をする際には、静電気による損傷の有無も併せて確認して頂くよう お願いします。 電流を下げて(1 m A 以下推奨) V F 検査又は発光検査を実施することで、損傷の有無は 容易に検出できます。
- ・ 損傷したLEDには、リーク電流が著しく大きくなる、順方向の立ち上がり電圧が低下する、 低電流で発光しなくなる等の異常が現れます。

判定基準: (VF>2.0V at IF=0.5mA)

(4) 半田付け

- ・ 弊社LEDは使用時の放熱性を重視し、銅合金のリードフレームを使用しておりますので、 半田付け条件や取り扱いについて十分な注意をお願いします。
- ・ 半田付けは樹脂付け根から3mm以上離して下さい。できればタイバーカット位置より先の方を推奨します。
- ・ 半田付け推奨条件

ディップ			半田コテ
予備加熱	120℃以下	コテ温度	350℃以下
加熱時間	60 秒以内	時間	3 秒以内
半田槽温度	260℃以下	位置	樹脂根元より 3mm 以上
浸漬時間	10 秒以内		
浸漬位置	樹脂根元より 3mm 以上		

- ・ 半田付け時、リードフレームが加熱された状態でストレスを加えないで下さい。
- ・ 半田付け後の位置修正は極力避けて下さい。
- ・ 半田付け後LEDが常温復帰前にLED樹脂部分に衝撃、振動が伝わらないように配慮下さい。
- ・ LEDの基板への直付けは、基板のそり、及びリードフレームのクリンチやカット時に樹脂部を損傷することがありますので、基本的に保証できません。 やむを得ず実施される場合は、自社の責任において断線や樹脂損傷がないことを十分確認の上ご使用下さい。 両面基板への直付けは熱が樹脂部に直接影響するため行わないで下さい。
- ・ 半田ディップ時の位置ずれ防止等でLEDを固定する必要がある場合は、取り付け状態に応じストレスが かかりにくいように配慮下さい。
- ・ リードフレームをカットする場合は常温で行って下さい。 高温の状態で行うと事故発生の原因と なることがあります。

(5) 熱の発生

- ・ LEDをご使用の際は、熱の発生を考慮して下さい。 通電時の素子の温度上昇は、実装する基板の 熱抵抗やLEDの集合状態により変化します。 熱の集中を避け、LED周囲の環境条件が最大定格を 超えることがないよう配慮して下さい。 また場合によっては、放熱等の処理を施して下さい。
- ・ LED周囲の温度条件により使用電流を決めて下さい。

(6) 洗浄

- ・ 洗浄剤は、イソプロピルアルコールを使用して下さい。 その他の洗浄剤の使用に当たっては 樹脂が浸される場合がありますので、問題のないことを十分確認の上での使用をお願い致します。 フロン系溶剤については、世界的に使用が規制されています。
- ・ 超音波洗浄は、基本的には行わないで下さい。 やむをえず行う場合は、発振出力や基板の取り付け 方によりLEDへの影響が異なりますので、予め実使用状態で異常のない事を確認の上実施下さい。

(7) 目の安全性

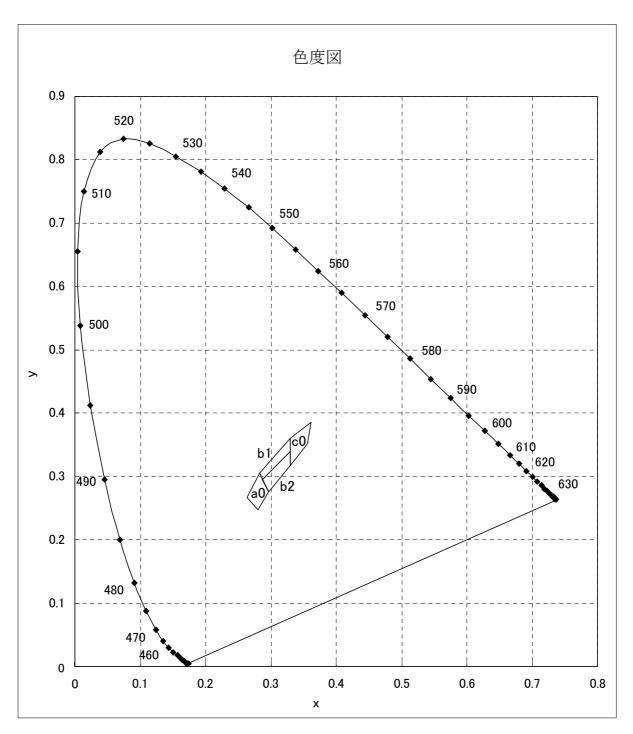
・1993年に国際電気委員会(IEC)からレーザー製品の安全に関する規格IEC 825-1が発行され、LEDもこの規格の適用範囲に含められました。 その後、拡散光源に対する緩和が検討され、1998年のIEC 60825-1 Edition 1.1では光源の大きさを考慮した測定法が導入され、2001年のIEC 60825-1 Amendment 2ではレーザークラスが7クラスに細分化されました。 尚、これらの規格は、最終製品を対象としており組み込み用部品は対象から除外されています。 IEC 60825-1 Amendment 2に従って、LED単体のクラス分けを行うと、ほとんどの可視LEDはクラス1に相当し、紫外LEDはクラス1Mに 相当します。 LEDのクラスは光出力や指向性などによって異なり、高出力や狭指向角の可視LEDではクラス2に相当する場合もあります。 LEDの出力を上げたり、LEDからの光を光学機器にて集光したりするなどした状態で、直視しますと眼を痛めることがありますので、注意して下さい。

(8) その他

- ・ マトリックス動作をさせる際は、素子にかかる逆方向電圧が最大定格を超えないように注意下さい。
- ・ 点滅光を見つづけると光刺激により不快感を覚えることがありますのでご注意下さい。 又、機器に組み込んでご使用される場合は、光刺激などによる第三者への影響をご配慮下さい。

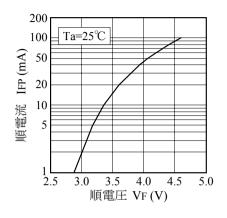
最終製品で得られる出力により、IECの規定に従ったラベル表示が必要となります。

- ・ 本製品は、一般電子機器(事務・通信・計測機器、家電製品等)に使用されることを意図しております。 特別な品質・信頼性が要求され、その故障や誤作動が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れ のある用途(航空・宇宙用、海底中継機器、原子力制御システム、交通機器、燃焼機器、生命維持装置、 安全装置等)にご使用をお考えの場合は事前に弊社営業窓口までご相談願います。
- ・ 弊社の許諾を得ることなく、本製品に対し解体や分析などのリバースエンジニアリングにあたる行為を 行わないで下さい。 万一本製品に不具合が発見された場合は、本製品自体の解体をすることなく 弊社まで直接ご連絡下さい。
- ・ 量産に導入の際は、正式納入仕様書の取り交わしをお願い致します。
- ・ 本製品の仕様及び外観は改良の為、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

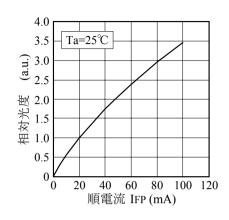


※ ランク分けにつきましては±0.01の公差があります。

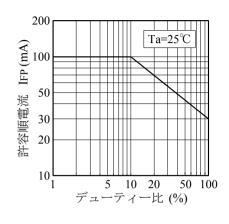
■ 順電圧-順電流特性



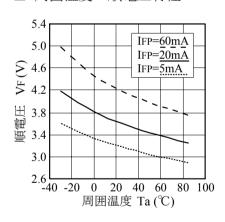
■ 順電流-相対光度特性



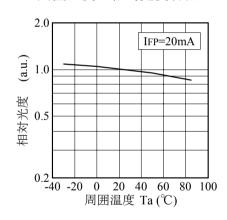
■ デューティー比ー許容順電流特性



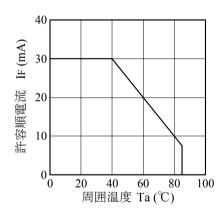
■ 周囲温度-順電圧特性



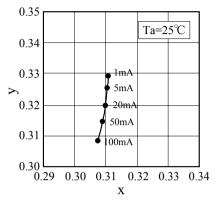
■ 周囲温度-相対光度特性



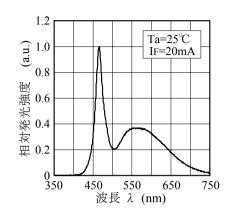
■ 周囲温度一許容順電流特性



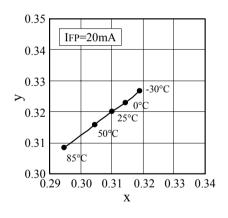




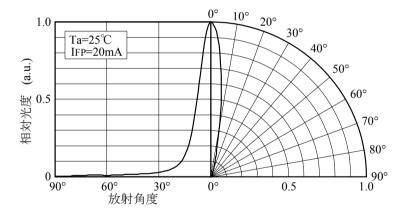
■ 発光スペクトル



■ 周囲温度-色度特性



■ 指向特性



型名

名 称

NSPW500C(S)

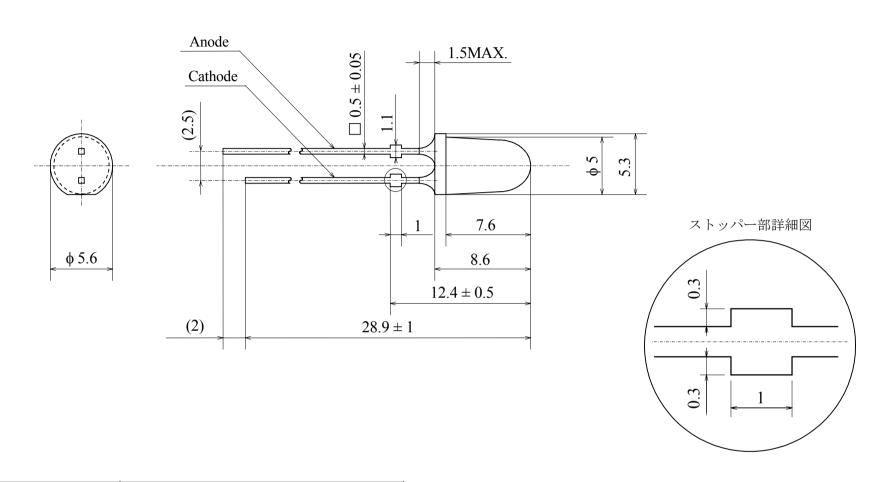
初期電気/光学特性

日亜化学工業(株)

管理番号

041227436091

-9-



部品	材質
樹脂	エポキシ樹脂 (一部蛍光体入り)
リードフレーム	銅合金+銀メッキ

注意:タイバーを切り取った部分は銅合金が露出しております。また LEDには鋭利な部分があります。特にリード部分は、人体を傷つける ことがありますので、取り扱いに際しては十分注意して下さい。

					ı
型名		名 称		単位 mm	1001
NSPW500CS			外形寸法図	3/1 尺度	. 110. 00
日亜化学工業(株	朱)	管理番号	041014434021	公差 ±0.2	710

